

BIDIRECTIONAL THYRISTOR OVERVOLTAGE PROTECTORS



TISP4500H3BJ Overvoltage Protector

Non-Conductive During K.20/21/45 Power Contact Test

- Off-State Voltage >245 V rms
- For Controlled Environment 0 °C to 70 °C

Ion-Implanted Breakdown Region

Precise and Stable Voltage

Low Voltage Overshoot under Surge

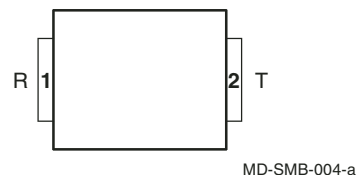
Device	V_{DRM}	$V_{(BO)}$
	V @ 0 °C	V @ 70 °C
TISP4500H3BJ	350	500

Rated for International Surge Wave Shapes

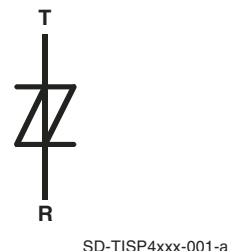
Wave Shape	Standard	I_{PPSM} A
2/10	GR-1089-CORE	500
10/250	GR-1089-CORE	230
10/700	ITU-T K.20/21/45	200
10/1000	GR-1089-CORE	100

 UL Recognized Component

SMBJ Package (Top View)



Device Symbol



Description

This device is designed to limit overvoltages on the telephone line to ± 500 V over the temperature range. The minimum off-state voltage of ± 350 V allows a.c. power contact voltages of up to 245 V rms to occur without clipping. The combination of these two voltages gives protection for components having ratings of 500 V or above and ensures the protector is non-conducting for the ITU-T recommendations K.20/21/45 230 V rms power cross test condition (test number 2.3.1).

The protector consists of a symmetrical voltage-triggered bidirectional thyristor. Overvoltages are initially clipped by breakdown clamping until the voltage rises to the breakover level, which causes the device to crowbar into a low-voltage on state. This low-voltage on state causes the current resulting from the overvoltage to be safely diverted through the device. The high crowbar holding current helps prevent d.c. latchup as the diverted current subsides.

How To Order

Device	Package	Carrier	Order As	Marking Code	Std. Qty.
TISP4500H3BJ	SMB (DO-214AA)	Embossed Tape Reeled	TISP4500H3BJR-S	4500H3	3000

TISP4500H3BJ Overvoltage Protector

BOURNS®

Absolute Maximum Ratings, $0\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Unless Otherwise Noted)

Rating	Symbol	Value	Unit
Repetitive peak off-state voltage	V_{DRM}	± 350	V
Non-repetitive peak on-state pulse current (see Notes 1 and 2) 2/10 (Telcordia GR-1089-CORE, 2/10 μs voltage wave shape) 10/250 (Telcordia GR-1089-CORE, 10/250 μs voltage wave shape) 10/700 (ITU-T K.20/21/45, 5/310 μs current wave shape) 10/1000 (Telcordia GR-1089-CORE, 10/1000 μs voltage wave shape)	I_{PPSM}	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 500 $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 230 200 $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 100	A
Non-repetitive peak on-state current (see Notes 1, 2 and 3) 50 Hz, 20 ms (1 cycle) 50 Hz, 1000 s	I_{TSM}	± 55 ± 2.0	A
Junction temperature	T_J	-40 to +150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature range	T_{stg}	-65 to +150	$^{\circ}\text{C}$

- NOTES: 1. Initially the device must be in thermal equilibrium.
2. The surge may be repeated after the device returns to its initial conditions.
3. EIA/JESD51-2 environment and EIA/JESD51-3 PCB with standard footprint dimensions connected with 5 A rated printed wiring track widths.

Electrical Characteristics, $0\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Unless Otherwise Noted)

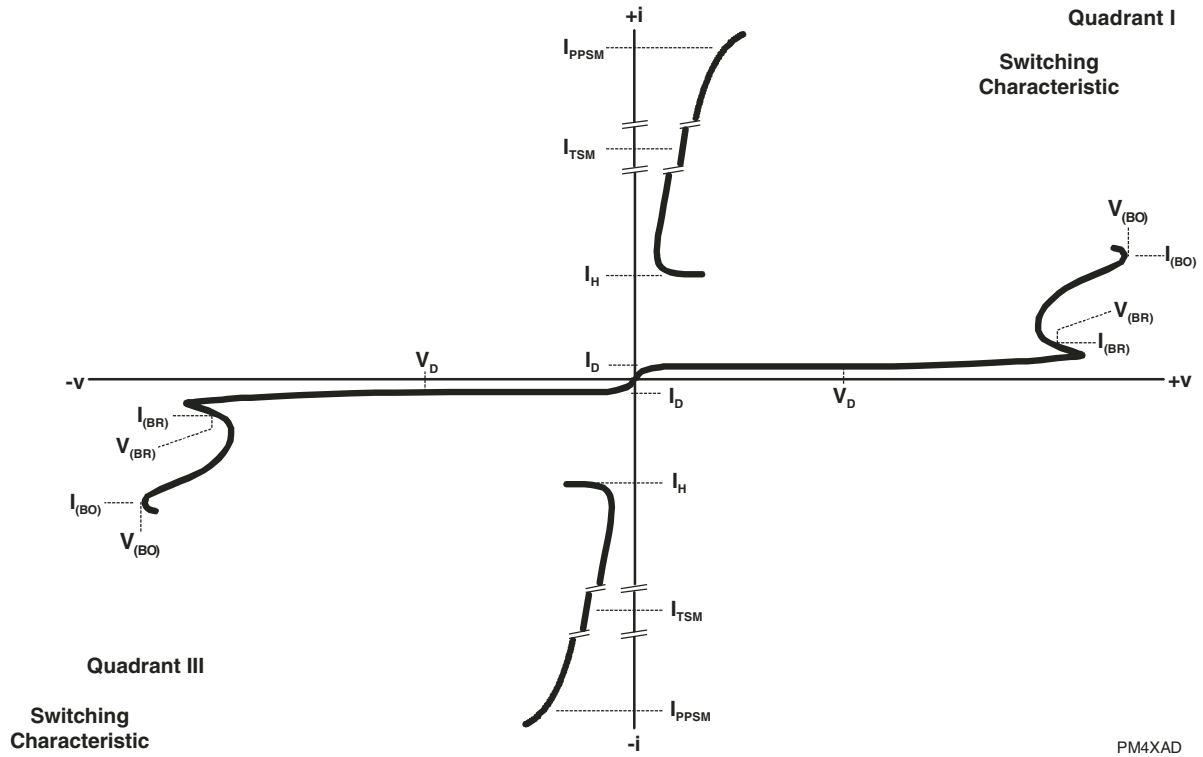
Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{DRM} Repetitive peak off-state current	$V_D = V_{\text{DRM}}$ $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_A = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$			± 5 ± 10	μA
$V_{(\text{BO})}$ Breakover voltage	$dv/dt = \pm 250\text{ V/ms}$, $R_{\text{SOURCE}} = 300\ \Omega$			± 500	V
$V_{(\text{BO})}$ Impulse breakover voltage	ITU-T recommendation K.44 (02/2000) Figure A.3-1/K.44 10/700 impulse generator Charge Voltage = $\pm 4\text{ kV}$			± 500	V
$I_{(\text{BO})}$ Breakover current	$dv/dt = \pm 250\text{ V/ms}$, $R_{\text{SOURCE}} = 300\ \Omega$			± 0.6	A
I_H Holding current	$I_T = \pm 5\text{ A}$, $di/dt = -/+30\text{ mA/ms}$	± 0.15			A
I_D Off-state current	$V_D = \pm 50\text{ V}$ $T_A = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$			± 10	μA
C_{off} Off-state capacitance	$f = 1\text{ MHz}$, $V_d = 1\text{ V rms}$, $V_D = 0$ $f = 1\text{ MHz}$, $V_d = 1\text{ V rms}$, $V_D = -1\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$, $V_d = 1\text{ V rms}$, $V_D = -2\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$, $V_d = 1\text{ V rms}$, $V_D = -50\text{ V}$			84 67 62 31	pF

Thermal Characteristics

Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$R_{\theta\text{JA}}$ Junction to free air thermal resistance	EIA/JESD51-3 PCB, $I_T = I_{\text{TSM}(1000)}$, $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, (see Note 5)			113	$^{\circ}\text{C/W}$
	265 mm x 210 mm populated line card, 4-layer PCB, $I_T = I_{\text{TSM}(1000)}$, $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		50		

NOTE 5: EIA/JESD51-2 environment and PCB has standard footprint dimensions connected with 5 A rated printed wiring track widths.

Parameter Measurement Information



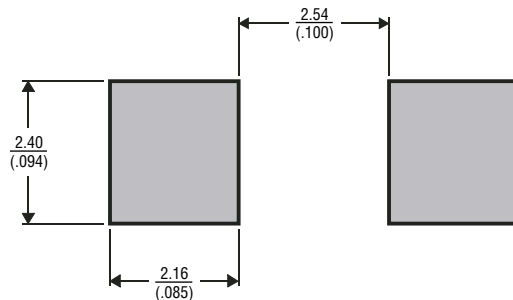
PM4XAD

Figure 1. Voltage-current Characteristic for T and R Terminals
All Measurements are Referenced to the R Terminal

MECHANICAL DATA

Recommended Printed Wiring Land Pattern Dimensions

SMB Land Pattern



DIMENSIONS ARE: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

MDXXBIB

Device Symbolization Code

Devices will be coded as below. As the device parameters are symmetrical, terminal 1 is not identified.

Device	Symbolization Code
TISP4500H3BJ	4500H3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А